



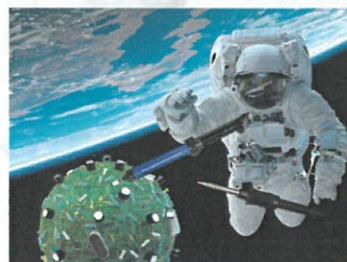
*SS 350 SMD
SOLDAPULLT
SMD CHALLENGER*



SOLDAPULLT CHALLENGER SS 350 SMD

ein antistatisches Entlötgerät, das nicht nur Herausforderung heißt, sondern auch nahezu jeder Herausforderung von konventionellen als auch SMD-Bauteilen gewachsen ist.

a low static desoldering tool that is not only called challenger but is also up to almost every challenge of THT as well as SMT components.



Vor 50 Jahren hat Herr William S. Fortune die Firma EDSYN Inc. in Kalifornien gegründet.

EDSYN steht für

Engineering **D**edicated to **S**uit **Y**our **N**eeds

Eines der ersten patentierten Produkte war ein manuelles Entlötgerät. Die Familie der SOLDAPULLTS wurde hiermit gegründet. Innovative Ideen, die in allen Sparten der Elektronik verarbeitenden Industrie eingesetzt werden, sind die Grundlage der EDSYN-Produkte. So wurden einige Systeme auch mit der Weltraumfähre CHALLENGER im Weltraum getestet.

Mit der Konzeption des EDSYN Entlötgerätes **SS 350 SMD CHALLENGER** aus der bekannten **SOLDAPULLT** - Familie wurden nahezu alle Ansprüche des Benutzers an ein Entlötgerät berücksichtigt. **SS 350 SMD** ist nicht nur antistatisch, sondern auch mit einer zusätzlichen flexiblen SMD-Entlötdüse ausgestattet. Jetzt können auch kleinste Pads auf der Leiterplatte mit einem hohen Vakuumimpuls gereinigt werden. Auch das Entlöten von Durchkontaktierungen ist gewährleistet. Der Rückschlag ist massiv gedämpft. Dadurch ist eine sichere Handhabung bei der Entlötung gewährleistet.

Herausragende Merkmale:

- * antistatisch
- * Metallausführung mit Reinigungsspindel
- * große Saugleistung
- * leichte Einhandbedienung
- * hoher Vakuumimpuls durch neues Federsystem
- * nach den neuesten ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet
- * ausbalanciert
- * mit 2 Entlötippen ausgestattet
- * Gewicht: 45 gr.

Ersatzspitzen: **LS 363** - ø 3,2 mm,
QG 751 - SMD-Spitze

Ersatz-O-Ring: **OS 130**

Bitte verwenden Sie **OL 111** Spezial-O-Ring-Schmiermittel am O-Ring OS 130 und an der Abprellplatte, nachdem Innenhülse und O-Ring gereinigt sind.

50 years ago Mr. William S. Fortune has founded the company EDSYN Inc. in California.

EDSYN stands for

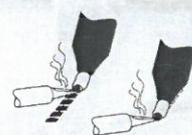
Engineering **D**edicated to **S**uit **Y**our **N**eeds

One of the first products under patent was a manual desoldering tool. The family "SOLDAPULLT" was founded. Many innovative ideas, which can be used in all area of the electronic industry, are the foundation for EDSYN products. Some of the products has been tested in space with the space shuttle CHALLENGER.

With the conception of the EDSYN desoldering tool **SS 350 M MICRO CHALLENGER** of the famous **SOLDAPULLT** family almost all requirements of the user on a desoldering tool have been taken into account. **SS 350 M** is not only low static, it has a MICRO desoldering tip! Now you can desolder small components with a high vacuum impulse. The setback is soft. This assures a good handling of the desoldering.

Outstanding features:

- * low static
- * metalfinishing with cleaning spindle
- * high suction power
- * easy single-handed operation
- * powerful vacuum impulse with new spring system
- * ergonomic design
- * well balanced
- * weight: 45 gr.



Replacement tips: **LS 363** - ø 3,2 mm

QG 751 - SMD tip

Replacement-O-ring: **OS 130**

Please use the **OL 111** special-O-ring lube with the O-ring OS 130 and on the rebounding board after having cleaned the inside bush and the O-ring.

antistatisch - ESD gerecht
low static - ESD - safe

